

171366-1 ✓ 有效

AMP

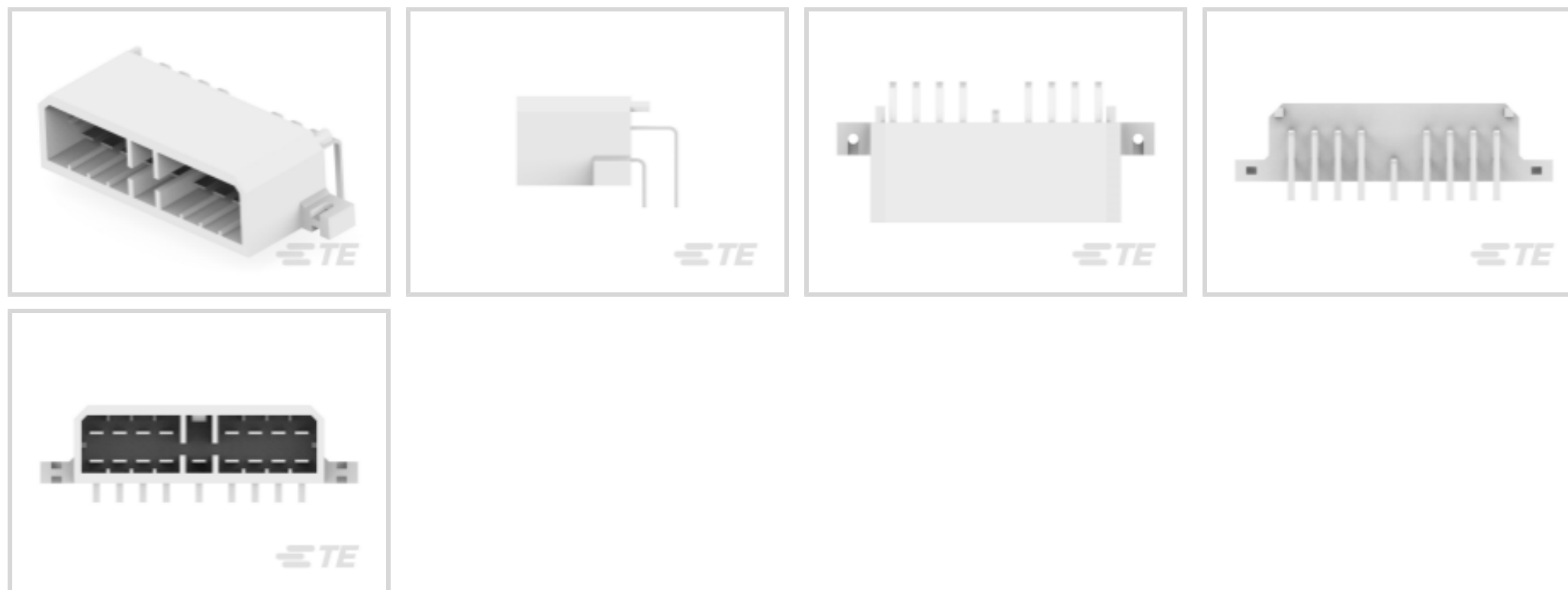
TE 内部编号 171366-1

PCB Mount Header, Right Angle, Wire-to-Board, 17 Position, 5 mm [.197 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, Natural, Tray

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > Low & Medium Power Header



连接器系统: 线到板

位数: 17

行数: 2

中心线 (间距) : 5 mm [.197 in]

PCB 安装方向: 直角

[所有 Low & Medium Power Header \(143\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

### 结构特性

位数	17
行数	2
PCB 安装方向	直角

### 主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

### 接触件特性



端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
-----------	--------

端子类型	公端
------	----

### 端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

### 机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

接合对准	带有
------	----

PCB 安装对准	带有
----------	----

PCB 安装固定	不带
----------	----

### 壳体特性

中心线 (间距)	5 mm [.197 in]
----------	----------------

### 使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C [-22 – 221 °F]
--------	-----------------------------

### 包装特性

封装方法	Tray
------	------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C
--------	---------------

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局

(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 客户还购买了



## 文档

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_171366-1\\_F4.3d\\_igs.zip](#)

#### 英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_171366-1\\_F4.3d\\_stp.zip](#)

#### 英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_171366-1\\_F4.2d\\_dxf.zip](#)

#### 英文版本

### 3D PDF

#### 英文版本



[下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。](#)

### 产品规格

Multi-Interlock Mark II Connector for Printed Circuit Board

日语

### 产品规格

日语

Multi-Interlock Mark II Connector for Wire to Board Termination

英文版本

### 产品规格

英文版本

### 使用说明书

使用说明书 (非美国)

日语

### 机构认证

机构批件

英文版本